



Nota de Prensa

Sección de Prensa y Cultura

Embajada de los Estados Unidos - Lima, 13 de marzo de 2009

Tel: 434-3000 FAX: 434-0100

<http://peru.usembassy.gov>

COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPARÁ EN FERIA DE BECAS EN LA MOLINA

La Comisión Fulbright, que representa el programa más conocido de becas del gobierno de Estados Unidos, estará presente el martes 17 de marzo, de 11 a.m. a 2 p.m. en la feria educativa de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres (cerca del círculo de las Av. Flora Tristán y La Fontana, en La Molina, Lima).

La Comisión Fulbright hará una presentación para docentes y alumnos sobre las oportunidades que brinda la institución y repartirá material informativo. Parte de esta información también estará disponible en www.fulbrightperu.info.

SE INVITA AL PÚBLICO INTERESADO A ASISTIR A LA FERIA EDUCATIVA.